/ SAP20120B

Pince de mise à la terre avec SMAPE

Voir la fiche technique en ligne

/ Normes

- CEI 61230

/ Utilisation

La pince type SAP20120 est une pince de mise à la terre avec système SMAPE pour conducteurs et barres cylindrique. Le corps et le mors mobile de la pince SAP20120 sont réalisés en alliage d'aluminium. L'axe de serrage est en acier traité contre la corrosion. Il est solidaire à une extrémité d'un système de compensation de serrage. Cette pince est destinée à recevoir des câbles de mise à la terre de types TFK munis de cosse avec un diamètre de bornage de 12mm

/ Domaines d'activité

- Distribution d'électricité
- Sécurité civile
- Transport

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Type de produit :** Pinces
- **Matériaux de la pince :** Aluminium
- **Capacité de serrage des pinces (mm) :** Ø20 à 120
- **Type d'embout :** Baïonnette (B)
- **Type de conducteur :** Rond
- **Tension d'utilisation (V) :** HTB (> de 50 000 V)
- **Domaine d'utilisation (environnement) :**
- **Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/1s :** 40
- **Encombrement :** 340x220x45mm
- **Poids (kg) :** 1,85

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions